METHOD FOR VAPOR GROWTH OF GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTO

Patent number:

JP63188938

Publication date:

1988-08-04

Inventor:

MANABE KATSUHIDE; others: 04

Applicant:

TOYODA GOSEI CO LTD; others: 01

Classification:

- international:

H01L21/205; H01L33/00

- european:

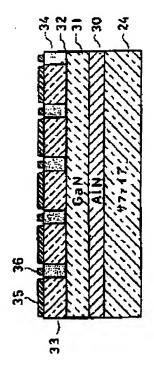
Application number: JP19870021126 19870131

Priority number(s):

Abstract of **JP63188938**

PURPOSE:To realize the vapor growth of a gallium nitride compound semiconductor thin film by a method wherein a buffer layer composed of aluminum nitride is grown on an aplane of a sapphire substrate.

CONSTITUTION:A single-crystal sapphire substrate 24, which has been cleaned by an organic cleaning method and a heat treatment and whose main plane is an a-plane, is mounted on a susceptor; the sapphire substrate 24 is vaporetched while H2 is flowing into a reaction chamber through a first reaction-gas pipe 25 and a second reaction-gas pipe 26. Then, after the temperature has been lowered, the substrate is heat-treated while H2, NH3 and trimethylaluminum are fed through the first reaction-gas pipe 25. During this heat treatment, a buffer layer 30 composed of AlN is formed. Because a gallium nitride compound semiconductor thin film is formed vapor growth on this buffer layer, the crystallinity is improved and it becomes easy to supply the sapphire substrate.



⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-188938

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)8月4日

H 01 L 21/205 33/00

7739-5F 7733-5F

審査請求 未諳求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長法

创特 顔 昭62-21126

28出 頭 昭62(1987)1月31日

73発 明 者 直 部 朥 英 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成 株式会社内

79発 明 崎. 者 岡 伸 夫 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地

株式会社内

勿発 跀 者 赤 崎

勇 和 政

浩

愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)

名古屋大学内 名古屋大学内

眀 70発 者 平 松 明 多発 考 天 鎁

愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地

包出 願 豊田合成株式会社

包出 願 人 名古屋大学長

理 **MAC** 人 弁理士 藤 谷 愛知県名古屋市千種区不老町 (番地なし)

1. 発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長方法 2. 特許請求の顧明

有概金属化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化 合物半導体醇膜の気相成長方法において、

サファイア基板のa面に窒化アルミニウムから なるパッファ暦を成長させ、そのパッファ暦の上 に竄化ガリウム系化合物半導体(A & x G a 1-x N : X=0 を合む) 椋膜を気相成長させることを特 徴とする窒化ガリウム系化合物半導体認識の気相 成县方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はサファイア基板上に成長する窒化がり ウム系化合物半導体の結晶性を改善した気相成長 方法に関する。

【従来技術】

從来、有概金属化合物気相成長法(以下「MO VPE」と記す)を用いて、窒化ガリウム系化合 物半導体 (A ℓ x G a , -x N ; X=0 を含む) 蒋庾 をサファイア基板上に気相成長させることが研究 されている。

この方法は、第7図に示すような気相成長装置 を用いて実施される。その気相成長装置において、 石英反応管?にはマニホールド6が接続されてお り、そのマニホールド6には、NH。の供給系統 AとH。、N。の供給系統Bと、有機金属化合物 ガスのトリメチルガリウム(以下「TMG」と記 す)の供給系統Cと、有機金属化合物ガスのトリ メチルアルミニウム(以下「TMA」と記す)の 供給系統Dと、ドーピング元素を含む反応ガス (以下単に「ドーパントガス」という) であるソ エチル亜鉛(以下「DE2」と記す)の供給系統 Eとが投続されている。また、石英反応管7の中 には、高周彼加熱用グラファイトサセプタ9か配 段されており、そのサセプタ9上にはサファイア 基板10が核壁されており、そのサファイア基板 10は、高周波コイル8により加熱される。名反 応ガス及びキャリアガスは各供給系統からマニホ

そして、各有機金属化合物ガスの混合比を変化させることにより、組成比を変化させたり、 頭鉛をドープして絶縁性(『型)の A & x G a 1-x N の薄膜を形成することができる。

【発明が解決しようとする問題点】

従来の成長方法はサファイア基板の結晶成長に関与する主面はc面が良いとされていた。ところが、サファイア基板のa面にA&Nのバッファ層を形成し、そのバッファ層の上にA&x Gai-x Nの結晶性が良くなることが刺引した。

したがって基板の供給のし易い a 面を主面とするサファイアを基板にした青色の発光ダイオードを製造することができる。

【問題点を解決するための手段】

上記問題点を解決するための発明の構成は、有

6と同心状に、第2反応ガス智26の内部に配股されている。その第1反応ガス智25は第1マニホールド27に接続され、第2反応ガス智26は第2マニホールド27にはNH。の供給系統Hとキャリアガスの供給系統IとTMGの供給系統JとTMAの供給系統Kとが接続され、第2マニホールド28にはキャリアガスの供給系統IとDE

このような装置構成により、第1反応ガス管25の開口部25aから、NH。とTMGとTMAとH。との混合ガスが反応室20に流出し、第2反応ガス管26の開口部26aから、DE2とH。との混合ガスが反応室20に流出する。

N型のA4x G a_{1-x} N 存 膜 を 形 成 す る 場 合 に は、 第 1 反 応 ガ ス 智 2 5 だ け か ら 混 合 ガ ス を 流 出 さ せ れ ば 良 く、 I型の A4x G a_{1-x} N 存 膜 を 形 成 す る 場 合 に は、 第 1 反 応 ガ ス 智 2 5 と 第 2 反 応 ガ ス 智 2 6 と か ら そ れ ぞ れ の 混 合 ガ ス を 液 出 さ せ れ ば 良 い。 I型の A4x G a_{1-x} N 存 膜 を 形 成 す

磁金属化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化合物 半導体砂膜の気相成長方法において、サファイア 落板のa面に窒化アルミニウムからなるパッファ 屋を成長させ、そのパッファ屋の上に窒化ガリウ ム系化合物半導体(Aem Gai-mN; I=O を含む) 輝膜を気相成長させたことである。

以下、本語明を具体的な実施例に基づいて説明する。第1 図は気相成長装置の構成を示したを2 0 である。石英反応管 2 1 で囲われた反応を2 0 では、サセプタ 2 2 をが操作体 2 3 に支持されて位置り、そのサセプタ 2 2 は操作体 2 3 によって位置 2 2 aには、主面 2 4 a の結晶面を a 面とする する のまでする で、サローをである。 3 は かのものである。

一方、反応室 2 0 のガスの流入側には、第 1 反応ガス管 2 5 と第 2 反応ガス管 2 6 とが配股されている。第 1 反応ガス管 2 5 は第 2 反応ガス管 2

る場合には、ドーパントガスであるDEZは第1 反応ガス智25から流出する反応ガスとサファイ で基板24の近辺の反応室20aで初めて混合されることになる。そして、DEZはサファイト元素 板24に吹き付けられ熱分解し、ドーパングの場合 は成長するAlx Gainx Nが得られる。ことのなかないである。 第1反応ガス智25と第2反応ガス智26で分 粒板24の付近の反応室25aまで導かれるとと を変して、反応ガスの原が抑制されるため、 段とないてというが行われる。 妊娠にはするの反応が抑制されるため、 を変しているの反応が抑制されるため、 のないてにいうが行われる。

向、第1反応管 2 5 及び第 2 反応管 2 6 の明口郎 2 5 a 及び 2 6 a とサファイア基板 2 4 との間隔は 1 0 ~ 6 0 mに股定されるのが望ましい。また、サセプタ 2 2 の反応がスの流れる方向 X に対する傾斜角 0 は、4 5 度に構成されている。このように傾斜させることにより、サセプタ 2 2 をおス
流に対し直角に構成した場合に比べて良好な結

晶が得られた。

次にこの気相成長袋鼠を用いて、次の如くa面を主面とするサファイア基板にGaN苺膜を形成した。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサモ プタ22に装着する。次に、H。を 0.34/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室20に流しながら温度1100℃でサファイア 基板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第1反応ガス管 2 5 から H。 を3 2 / 分、N H 。を 2 2 / 分、T M A を 7×10 - *モル/分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりALNのパッファ層がサファイア基根 2 4 の上に約 0.1㎞の厚さに形成された。 1 分経 過した時にTMAの供給を停止して、サファイア 基収24の温度を 970℃に保持し、第1反応ガス 管 2 5 からH。を 2.5 & / 分、NH。を 1.5 & / 分、TMGを 1.7×10-*モル/分で60分間供給し、 膜厚約 7皿のGaN薄膜を形成した。

明する。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサセ プタ22に装着する。次に、H.を 0.34/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室 2 0 に流しながら温度1100℃でサファイア 基板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第1反応ガス管 2.5 から H。 を3 & / 分、N H 。 を 2 & / 分、 T M A を 7×10 - *モルノ分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりAINのパッファ刷 3 0 が約 0.1 jm の 厚さに形成された。1分経過した時にTMAの供 給を停止して、サファイア基根24の温度を 970 でに保持し、第1反応ガス費25からH。を 2.5 ℓ/分、NH。を 1.5ℓ/分、TMGを 1.7×10 - 『モル/分で80分間供給し、胰厚約 7mmのN型の GaNから成るN周31を形成した。次に、その サファイア基板24を反応窒20から取り出し、 ホトエッチング及びスパッタリング等により膜厚 1000人程皮のSi0。 膜32をパターン形成した。

一方、c面((0001))を主面とするサファイ ア基板にも、上記方法と同様にして、GaN存廃 を成長させた。その存譲表面の顕微鏡写真を第3 図に示し、フォトルミネッセンスによる発光や性 を第5 図に示す。

顕微写真から分るように、c面のサファイア 基板に成長させた GaN 郡 腰に対し、a面のサファイ な板に成長させた GaN 郡 腰はは、六角形の はない 大きく且つ多く存在し、結晶が得られている。一方、 半値幅に成長 センス 強度によい ひ。 はは c面に は を のとなって いる。 こと は は c 面に なる なって と ない なっこと は c 面に な を a a V と なっと ほ で あ のとほ に 同 等である。

次にサファイア基板の a 面に G a N を結晶成長 させて発光ダイオードを作成する方法について説

その後、このサファイア基板24を洗浄後、再度、 サセプタ22に装着し気相エッチングした後、サ ファイア基板 2 4 の温度を 970℃に保持し、第 1 反応ガス管 2 5 からは、 H 。 を 2.5 4 /分、 N H っを 1.5 & /分、 T M G を 1.7×10-5モル/分供 給し、第2反応ガス管28からは、DE2を 5× 10-*モルノ分で5分間供給して、I型のGaNか ら成る【暦 3 3 を 戻厚 1.0 ju に形成した。この時、 GaNの露出している部分は、単結晶の「型のG a Nが成長し1回33が得られるが、SiO。 cg 3 2 の上部には多結晶の G a N から成る導電 届 3 4 が形成される。その後、反応窒20からサファ イア茲板24を取り出し、「腐33と導電離34 の上にアルミニウム電極35、38を落着し、サ ファイア基板24を所定の大きさにカッティング して発光ダイオードを形成した。この場合、電極 35は1届33の電極となり、電極36は導電圏 3 4 と極めて存いS(0。 成32を介してN目3 1の包括となる。そして、「図33をN図31に 対し正電位とすることにより、接合面から光が発

光する。

また、A & * G a 1 - * N 系の発光ダイオードを 形成するには、N 圏 3 1 と I 図 3 3 とを形成する 場合に、第 1 反応管 2 5 から T M A を所定割合で 彼せば良い。例えば、第 1 反応がス管 2 5 からサファイア基板 2 4 の温度を 1105 でに保持し、 H 。 を 3 & / 分、 N H 。を 2 & / 分、 T M A を 7.2× 10-*モル/分、 T M G を 1.7×10-*モル/分で供 給し、第 2 反応がス管 2 6 から D E 2 を 5×10-* モル/分で供給することより、 X=0.3 の I 型の A & * G a 1-* N 系半導体存版が得られる。

【発明の効果】

本発明はサファイア基板の a 面に窒化アルミニウムからなるバッファ暦を成長させ、そのバッファ暦の上に窓化がリウム系化合物半導体(A 2 x G a n x N : K = 0 を含む) 辞膜を気相成長さているので、結晶性が良くなると共にサファイア基板の供給が容易となる。このため、窒化がリウム系化合物半導体発光素子の製造が安価に行われる。4. 図面の簡単な説明

 特許出類人
 整田合成体式会社

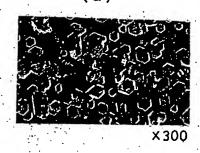
 同名古屋大学長

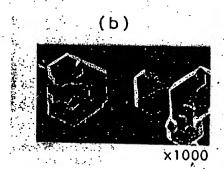
 代理人
 弃理士 醛谷 体

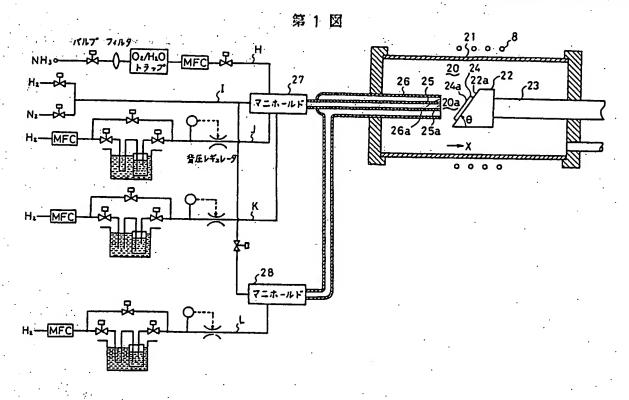
7 …石英反応管 8 …高周波コイル 9 …サセプタ 10 …サファイア基板 20 …反応室 21 …石英反応管 22 …サセプタ 23 …制御格 24 …サファイア基板 25 …第1反応ガス管 26 …第2反応ガス管 27 …第1マニホール

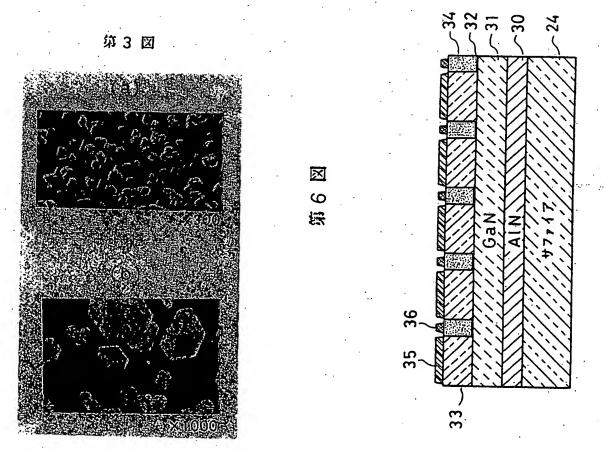
第2図

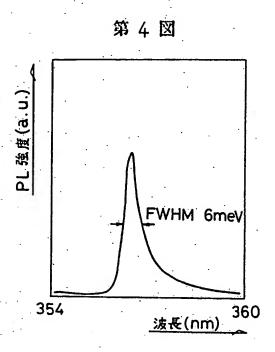
(a)

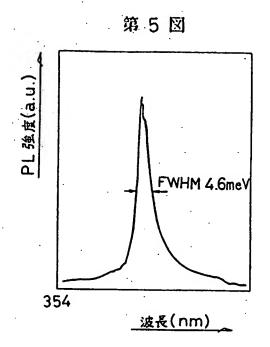












第7図

